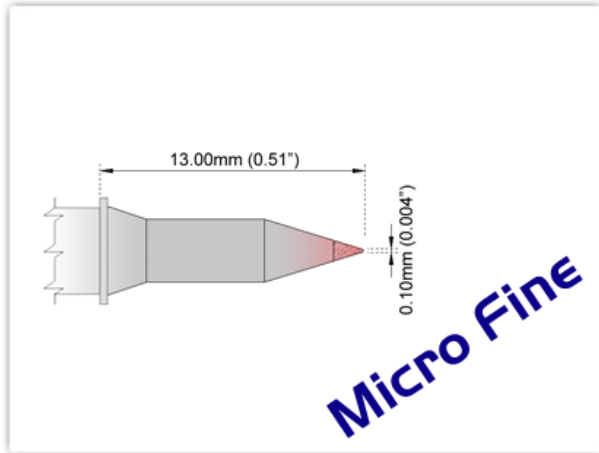




M8C001



M8C001

ESD FREE LEAD FREE

锥形 0.10mm (0.004"), **Micro Fine**

- ▶ 烙铁头形状: 锥形
- ▶ 烙铁嘴宽度: 0.10mm (0.00")
- ▶ 烙铁头长度: 13.00mm (0.51")

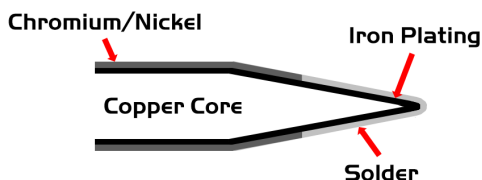
描述

Thermaltronics M系列超微形烙铁头 (Micro Fine) 设计理念为充分利用居里温度智能烙铁的高效热传导特性, 可以满足烙铁头接触面积小的瓶颈状态下有效将热能量传递给被焊物. 800 系列烙铁头使用在高热需求焊接应用上.

技术参数

800 温度系列 ¹ :	420°C - 475°C
RoHS 标准 ² / Lead Free:	符合
适用于:	TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200

材料成份



所有零件符合 RoHS 和无铅标准.

¹ Thermaltronics 热魔一体化烙铁头在闲置温度状态下的典型温度偏差为 ± 1.1 摄氏度. 当烙铁头几何形状不同时, 烙铁头的闲置温度偏差 随几何形状不同而有所变化. Thermaltronics 公司提供多种不同几何形状的烙铁头, 烙铁嘴宽度从0.10毫米的锥状到30毫米的扁铲形. 烙铁头的长度和几何形状将影响烙铁头的闲置温度. 取得精确测量的烙铁头闲置温度取决于采用的测量温度方法, 技术和设备. 两种不同的测量方法或者采用不同的测量设备将会产生不同的测量结果.

² 请参阅 European Commission 了解 RoHS 标准.